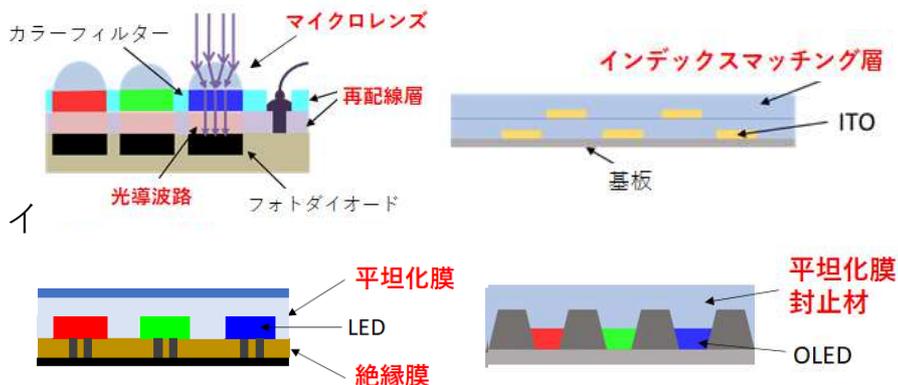


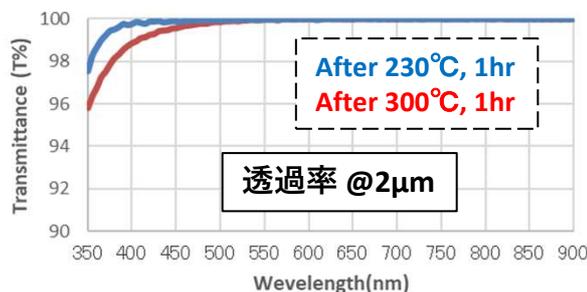
用途

- ✓ 光学デバイス
イメージセンサー
タッチセンサー
μ-LED/OLEDディスプレイ
- ✓ 低耐熱性デバイス



特徴

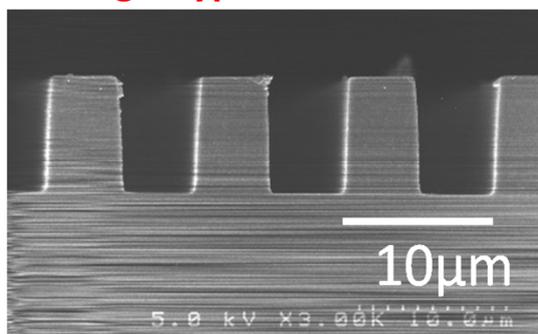
- ✓ フッ素含有シロキサン樹脂組成物
- ✓ 高透明、高耐熱
- ✓ 屈折率コントロール可能
- ✓ 高感度パターンニング
- ✓ 低温硬化
- ✓ 高密着性



	膜厚	屈折率 @633nm	透過率 @380-800nm	硬化温度	適用可能基材
CELFY™	~20μm	1.4~1.6	>98%@2μm	100°C	Si, Glass, 金属, PET, PI

パターン形状

Rectangle type L/S=5μm/5μm
Thickness: 8μm



Microlens type

